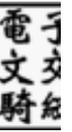


## 內政部建築研究所 函

地址：231007新北市新店區北新路三段200  
號13樓  
聯絡人：林宣宇  
聯絡電話：02-89127890#282  
電子信箱：jlin@abri.gov.tw

受文者：中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會

發文日期：中華民國112年7月11日  
發文字號：建研環字第11276190832號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：（  
附件：



主旨：本所112年度「淨零建築N次方」淨零建築設計大賞競賽原  
訂受理申請期限至112年7月15日（星期六）止，因故展延  
受理申請期限至112年8月15日（星期二）止，請轉知所屬  
機關、系所、會員，請查照。



說明：依據本所112年5月19日建研環字第1127638373號函（諒  
達）續辦。

正本：內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、勞動  
部、衛生福利部、文化部、國家科學及技術委員會、國家發展委員會、金融監督  
管理委員會、海洋委員會、僑務委員會、國軍退除役官兵輔導委員會、原住民族  
委員會、客家委員會、行政院農業委員會、公共工程委員會、環境保護署、原子  
能委員會、主計總處、人事行政總處、中央銀行、國立故宮博物院、中央選舉委  
員會、公平交易委員會、國家通訊傳播委員會、臺北市府、新北市政府、桃園  
市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰  
化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、宜蘭縣政府、  
花蓮縣政府、臺東縣政府、澎湖縣政府、金門縣政府、連江縣政府、基隆市政  
府、新竹市政府、嘉義市政府、國立臺灣大學、國立政治大學、國立臺灣師範大  
學、國立成功大學、國立中興大學、國立清華大學、國立中央大學、國立中山大  
學、國立空中大學、國立中正大學、國立臺灣海洋大學、國立東華大學、國立暨  
南國際大學、國立臺北大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立彰化師範大  
學、國立高雄師範大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立雲林科技  
大學、國立屏東科技大學、國立臺灣藝術大學、國立臺北藝術大學、國立虎尾科  
技大學、國立宜蘭大學、國立聯合大學、國立臺中科技大學、國立勤益科技大  
學、國立澎湖科技大學、國立臺南藝術大學、國立臺北教育大學、國立臺中教育  
大學、國立臺南大學、國立臺東大學、國立體育大學、國立臺灣體育運動大學、  
國立臺北護理健康大學、國立高雄餐旅大學、國立金門大學、國立屏東大學、國

立臺北商業大學、國立高雄科技大學、國立陽明交通大學、國立臺南護理專科學校、國立臺東專科學校、中山醫學大學、東海大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、東吳大學、中原大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、中國文化大學、逢甲大學、靜宜大學、長庚大學、元智大學、中華大學學校財團法人中華大學、大葉大學、華梵大學、義守大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、南臺學校財團法人南臺科技大學、高雄醫學大學、南華大學、真理大學、大同大學、臺北醫學大學、龍華科技大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、輔英科技大學、樹德科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、長榮大學、弘光科技大學、中國醫藥大學、正修學校財團法人正修科技大學、高苑科技大學、聖約翰科技大學、中國科技大學、大仁科技大學、嶺東科技大學、亞洲大學、開南大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、佛光大學、遠東科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、崑山科技大學、玄奘大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、建國科技大學、慈濟學校財團法人慈濟科技大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、中臺科技大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、中華醫事科技大學、景文科技大學、明道學校財團法人明道大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、德明財經科技大學、東南科技大學、康寧學校財團法人康寧大學、南開科技大學、明志科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、僑光科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、環球學校財團法人環球科技大學、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、臺北市立大學、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會、中華民國都市計畫技師公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、中華民國電機技師公會、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、中華民國設計學會、台灣智慧生活空間發展協會、台灣智慧建築協會、臺大智慧生活科技整合與創新研究中心、臺灣建築學會、財團法人台灣建築中心

副本：財團法人台灣建築中心

